

Paire de pannes pour pincette burin 30 degrés 1,78 mm - Thermaltronics T60TZ018B

Réf. article WL38330

Fabricant Thermaltronics

Quand la portée importe moins que la rigidité, les mors courts prennent l'avantage. La paire T60TZ018B associe un burin de 1,78 mm à une longueur de 10 mm et travaille entre 325 et 358 °C. Elle se guide avec la pièce à main SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Des pannes de pincette courtes fléchissent moins et transmettent la chaleur plus directement, ce qui réduit le temps de contact lors du retrait de gros CMS. La Thermaltronics T60TZ018B emploie des mors en burin inclinés à 30 degrés, de 1,78 mm de large et 10 mm de long, autorégulés entre 325 et 358 °C.

AVANTAGES

- Burin de 1,78 mm pour les 1206 et composants à deux bornes de taille comparable
- Longueur courte de 10 mm, faible flexion et transfert thermique direct
- Inclinaison de 30 degrés pour une prise sûre sur carte à plat
- Chauffage à point de Curie, 325-358 °C sans boucle de régulation sur la station
- Livrée par paire, sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38330
Modèle	T60TZ018B
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60TZ018B
Série	Série de pannes de pincette T, 325-358 °C

Type	Pannes de pincette, paire
Forme de panne	Burin, 30 degrés
Plage de température	325-358 °C
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)
Longueur de panne	10 mm (0,39 in)
Pièce à main compatible	SHP-TTZ
Conformité	RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm (7,2 in x 3,4 in x 0,4 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Remplacements répétitifs de résistances CMS 1206, condensateurs, fusibles et petites bobines sur cartes accessibles, en réparation et en reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Les pannes appartiennent à la série T et s'utilisent sur la pièce à main SHP-TTZ. La livraison comprend deux pannes assorties, sans pièce à main ni station.